



2025年10月27日

各位

会社名 株式会社エンプラス

代表者名 代表取締役社長 横田 大輔

(コード番号: 6961 東証プライム)

問合せ先 執行役員 財務経理部 部門長

安田 薫

(TEL. 03-6268-0259)

業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ

最新の業績動向を踏まえ、2025年4月30日に公表しました2026年3月期の業績予想および配当予想について、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 業績予想の修正

(1) 2026年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想の修正(2025年4月1日～2025年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する中間純利益	1株当たり 中間純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円銭
前回発表予想(A)	18,900	1,200	1,400	1,000	113.19
今回発表予想(B)	20,900	3,000	3,000	2,200	253.32
増減額(B-A)	2,000	1,800	1,600	1,200	
増減率(%)	10.6	150.0	114.3	120.0	
(ご参考)前期第2四半期実績 (2025年3月期第2四半期)	19,700	3,354	3,144	2,094	237.19

(2) 2026年3月期通期連結業績予想の修正(2025年4月1日～2026年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円銭
前回発表予想(A)	38,000	2,500	3,000	2,100	237.69
今回発表予想(B)	41,000	5,300	5,500	4,100	462.21
増減額(B-A)	3,000	2,800	2,500	2,000	
増減率(%)	7.9	112.0	83.3	95.2	
(ご参考)前期実績 (2025年3月期 通期)	38,069	5,287	5,446	3,943	446.47

2. 業績予想修正の理由

2026年3月期第2四半期累計期間のSemiconductor事業は、サーバー用途において大手GPUメーカー向けAIサーバー用ソケットの販売が好調に推移したこと、自動車用途においては新規顧客獲得によりシェアが拡大したことにより、サーバー用途、自動車用途、モバイル用途の販売が好調に推移しました。これに伴い2026年3月期第2四半期累計期間の連結業績予想は、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益が増加し、前回予想を上回る見込みです。

2026年3月期通期の連結業績予想については、Semiconductor事業は、サーバー用途において大手GPUメーカー向けに加えて、ハイパースケーラー向けのASIC関連の案件が増加する見通しのため、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は前回予想を上回る見込みです。

3. 配当予想の修正

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
前回発表予想	円 銭 -	円 銭 40.00	円 銭 -	円 銭 40.00	円 銭 80.00
今回修正予想	-	45.00	-	45.00	90.00
当期実績	-		-		
(ご参考) 前期実績 (2025年3月期)	-	30.00	-	40.00	70.00

4. 配当予想の修正の理由

当社は、健全・堅実な経営により強固な財務体質を堅持するとともに、経営活動の成果を明確な形で株主の皆様還元することを基本方針としております。

上記の基本方針と当期の業績等を総合的に勘案し、中間配当については一株当たり45円とすることといたします。また期末配当予想についても一株当たり45円とし、年間90円に修正いたします。

(注)上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

以上